⑩ 日本 国特 許 庁 (JP)

① 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-167231

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		❸公開	平成1年(1989) 6月30日
C 01 G 33/00 G 02 B 5/12		A-7202-4G N-8708-2H M-8708-2H				
H 01 B 3/00 H 01 L 41/18	1 0 1	F-8623-5E B-7342-5F	審査請求	未請求	発明の数	1 (全4頁)

❷発明の名称 配向性結晶膜

②特 願 昭62-326295

29出 願 昭62(1987)12月22日

⑫発 明 者 増 尾 翼 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

⑩出 願 人 株式会社村田製作所 京都府長岡京市天神2丁目26番10号

明朝中

1. 発明の名称

配向性結晶膜。

- 2.特許請求の範囲
- (1) 結晶性の五酸化ニオブからなる誘電体導膜 であって、

鼓誘電体ኞ膜にRaとNaが添加されていることを 特徴とする配向性結晶膜。

(2)前記機電体得膜に添加されるBa、Naはそれ ぞれ2~26原子%、0.1~1.5原子%である特許額求の 範囲第(1)項に記載の配向性結晶膜。

3. 発明の詳細な説明

(産築上の利用分野)

との発明は五酸化ニオブからなる配向性結晶膜 に関するものである。

(従来の技術)

五酸化ニオブからなる配向性結晶膜は屈折率が 高く、可視領域での光の透過性が良好で光導波路 として有用である。

また、この配向性結晶膜に圧電性を付与するこ

とにより、光スイッチなどの光築積回路への応用 も期待されている。

(従来技術の問題)

この五酸化ニオブからなる複膜を形成するには、一般的にスパッタリング法や真空蒸着法で形成されるが、これらの方法で形成された複膜はアモルファス状態またはランダム配向した微結晶の集合体となり、配向した結晶膜として形成するのが困難であった。

また、五酸化ニオブは酸素を解離しやすく、耐 候性に劣るという性質があり、またレーザ限射に 対して劣化しやすいという問題があった。

発明者の実験確認では、 Nb_20_5 単体での組成のスパッタリング膜は多結晶体のセラミツクにくらべて配向するが、完全に配向することはなかった。また、 Rb_20_5 にNaを抵加したものについては配向させることが困難であり、 $NaNb0_3$ からなる組成では良質な配向膜は得られなかった。さらに、 Nb_20_5 にBaを抵加したものについても配向させることが困難であった。

(この蟄用の目的)

この発明は、五酸化ニオブに添加物を加えるこ とにより、配向性が良好な配向性結晶膜を提供す ることを目的とする。

(発明の構成)

この発明は、結晶性の五酸化ニオブからなる誘 世体薄膜であって、

貧続電体得膜にBaとKaが添加されていることを 特徴とするものである。

この誘電体導膜に添加されるBa、Naはそれぞれ 2~26原子%、0.1~1.5原子%の範囲で加えられる。

ここで、誘電体符膜に添加されるBa、Naはそれ ぞれの範囲で加えられるが、この範囲に限定した のは、Baが2原子%未満で、Naが0.1原子%未満では 配向させるという効果が現れず、一方、Baが26原 子Xを越え、Naが1.5原子Xを越えると、タングス テンプロンズ型の結晶となり、配向させることが 困難になるからである。

また、この配向性結晶膜が形成される基板とし ては、単結晶、結晶化ガラス、ステンレス、エリ

- 3 -

次に、このターゲットを用い、RFスパッタリ ング装置で得膜の形成を行なった。

存膜の形成条件は下表に示す通りであった。

雰囲気ガス

Ar+0,

梳景(cc/分)

5.0(Ar):5.0(0₂)

スパッタリング中のガス圧

5×10⁻³Torr

商周被印加電圧

4000

藝板温度

5000

兼板とターサット御距離

60mm

1.0 µm/時間

基板としてシリコンからなる単結晶を用い、膜 厚1.5μmの五酸化ニオブからなる符膜を得た。な お、莓膜の結晶化は基板温度が500℃を越えるこ とが確認され、基板温度をもっと高くすることに より、さらに配向するものとなるが、今回の実施 例では樗膜形成ののち、800℃、30分間熱処理を し、配向性の良好な結晶膜を得た。

第1図は上記した工程で得られた五酸化ニオブ からなる符膜のCu Rα線によるX線回折分析図で あり、(050)のピークが鮮明に現れており、良好な ンパなどの恒弾性倒などが用いられる。

(実施例)

以下に、この発明を実施例にしたがって説明す

この発明にかかる配向性結晶膜の形成方法とし ては、スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプ レーティング法、イオンクラスター法、CVD法 などがあるが、この実施例ではスパッタリング法 で形成した例にしたがって説明する。 実施例1.

膜の形成に先立ち、まずターゲツトの作成を行 なった。

Nb₂0₅を主成分に対し、これにNaCO₃をNaに換算 して0.36原子X、BaCO₃をBaに換算して4.8原子X加 え、これらの原料を混合した。この混合原料を12 50℃、24時間の条件で仮焼した。この仮焼原料を 粉砕し、圧力1ton/cm2で成形し、大き台が密格100 mm、厚み7mmの円板とした。この円板を1350でで4 時間焼成し、ターゲットを作成した。なお、得ら れたターケットの焼結体の比重は4.24であった。

配向性の結晶膜が得られている。

一方、第2図はNb₂O₅からなる粉体をターゲツ トとし、その他は同じ条件で形成した五酸化ニオ アからなる環膜のX線回折分析図であり、この図 から明らかなようにランダム配向しており、良好 な配向を示すものは得られていない。

また、この発明により得られた配向性結晶膜に ついて、屈折率をアリズムカップラ法(メトリコ ン社製PC2000)により捌定したところ、屈折率は 2.38~2.41であり、高屈折率を示し、光導彼路と して十分に利用できることが刺明した。

さらに、インピーダンスアナライザ (YHP4184A) で誘電体損失 (tanð)、誘電率 (s)を御定した ところ、例定局波数100KHzで、tan 8 = 0.21%、 ε=34であった。

事施例2.

五酸化ニオブに対するBaとNaの添加量を種々変 化させ、Cu Kα線によるX線回折パターンにおい て2 8 が20° から60° までの間で現われるすべての ピーク値の 和に対する主配向軸(050)の割合で

配向度を第1妻に示した。

なお、ターゲツトの作成、およびスパッタリング法による得限の作成については実施例1と同様に行なった。また、第1表中×印のものはとの発明範囲外のものである。

第 1 表

試料	添加物(原子%)		配向度(%)	
番号	Re	Na	7	
1 =	0	0.36	24.7	
2≄	4.8	· o	25.6	
3	2.2	0.11	48.2	
4	3.2	0.36	82.6	
5	4.8	0.38	100.0	
6	6.3	0.53	80.8	
7	10.5	0.78	52.6	
B≄	26.4	1.65	31.7	
9#	30.0	1.80	26.2	

以上の実施例から明らかなように、五酸化ニオ プにNaとBaを共存させた機膜は良好な配向性を示 しており、光導波路としての利用が可能である。

_ 7 _

また、この発明によればステンレス、恒弾性剣、結晶化ガラスといった多結晶体の上に形成できるものであり、工業的な利用価値の高いものである。さらに、この発明によればスパッタリング法のみならず、そのほかのኞ膜形成技術である真空蒸着法、イオンプレーティング法、イオンクラスター法、CVD法などでኞ膜形成ができる点でも有用である。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の実施例で得られた五酸化ニオブからなる機膜のX線回折分析図である。

第2図は従来例にかかる五酸化ニオブからなる 構験のX線回折分析図である。

> 特許出顧人 株式会社 村田製作所

-8

第1图



